# **ELECTRODE MATERIAL**

Patent number:

JP61137310

**Publication date:** 

1986-06-25

Inventor:

NISHIMOTO KAZUYUKI; OTANI HIROYUKI

**Applicant:** 

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01B1/02; H01G4/12; H01G4/30; H01B1/02;

H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-7): H01B1/02; H01G1/01;

H01G4/12; H01G4/30

- european:

Application number: JP19840260230 19841210 Priority number(s): JP19840260230 19841210

Report a data error here

Abstract not available for JP61137310

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

#### 許 公 報(B2) ⑫特

平4-49766

®Int. Cl. 5 H 01 G 1/01 H 01 B

識別配号

庁内整理番号 7227—5E

2000公告 平成 4年(1992) 8月12日

H 01 G

Α 361

7244-5G 7135-5E

発明の数 1 (全3頁)

#### 電極材料 会発明の名称

20特 顧 昭59-260230 質 昭59(1984)12月10日 ②出

60公 開 昭61-137310

@昭61(1986)6月25日

@発 明 者 西本 者 大 谷 79発 明

和 之 博

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

松下電器産業株式会社 @出 顧

大阪府門真市大字門真1006番地

外2名

60代 理 人

弁理士 小鍜治 信 戡 小 林

審査官 **図参考文献** 

釣特許請求の範囲

特開 昭60-54105(JP,A)

特開 昭54-795(JP, A) 特開 昭56-135919 (JP, A)

昭55-113317 (JP, A) 特開

1

1 金属パラジウム粉末40~70重量%に、エチル セルロース4~16重量%、テレビン油10~40重量 %、エチルセロソルブ40~80重量%、ソルピタン ルフタレート1~6重量%から成る有機パインダ 30~60重量%を添加せしめてなることを特徴とす る電極材料。

## 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明は積層タイプのセラミックコンデンサに 内部電極として使用される電極材料に関するもの である。

### 従来の技術

従い、これら電子部品を搭載する電子機器も産業 用、一般民生用を問わず超小形化、超薄形の方向 へ順次指向しつゝあり、さらにこの傾向は電子部 品に対して一層の小形化や大集積化を要求しつゝ ンサ部品においても、比較的容量の小さいセラミ ツクコンデンサは従来のデイスク形から積層する ことによつて容量値を大きく、かつ小形化の可能 なチップタイプのコンデンサへ移行し、現在その 需要は急激に拡大しつゝある。しかしながら、前 25 末とともに内部電極を構成する有機材料の中で、

2

記チップコンデンサといえども単一のディスクリ ート部品であり、他の電子部品などと共に1つの 電子部品として構成された場合、電子部品の集積 密度としては限界がある。そこで、最近1つのコ トリオレート1~6重量%、およびブチルペンジ 5 ンデンサチップでありながらその中に複数個のそ れぞれ異つた容量値を有するコンデンサブロツク が開発されつゝある。但し、この場合、ある電気 回路の中の1つの回路部分を1プロックとして構 成する必要があるので、1ケのコンデンサブロッ 10 クの中に包含すべき容量値は多岐にわたり、した がつてその内部電極のパターン形状は極めて複雑 なものとなる。一方上記のセラミツク積層コンデ ンサチップ(以下単にコンデンサチップという) の製造工程上、不良品を発生する主な原因の1つ 最近、電子部品が小形化、薄形化されて行くに 15 としてコンデンサチップ中の内部電極層に発生す るデラミネーションと呼ばれる層間剝離現象があ る。前記デラミネーションの原因については未だ 十分なる解明は行なわれていないが、主として材 料的な面からはコンデンサチップを構成する誘電 ある。電子部品の中で重要な要素を占めるコンデ 20 体、グリーンシートを成形する際に必要なスラリ 一化するための有機パインダ材料、および内部電 極があり、製造条件の面からはグリーンシートを 積層する際の温度と圧力、焼成の際の温度プロフ アイルなどが要因として考えられる。特に金属粉 たとえばエチルセルロースなどの糊材と有機溶剤 との組み合せは印刷のためのペーストまたはイン クとしての粘度、揺変性、グリーンシートに対す る溶解性または金属粉末の分散性等の諸特性に、 ヨン現象の一つの原因と考えられる蒸発、昇華ま たは燃焼等による有機材料の散逸性に多大の影響 を与えることが判明している。さらに最近になつ て上記デラミネーションの原因が前配の材料、製 傾向に大きな差のあることが研究の結果、明らか になつて来た。

# 発明が解決しようとする問題点

上記したようにデラミネーションの原因は大別 してコンデンサチップを構成する誘電体形成材 15 料、内部電極または製造条件の3つの要素が単独 で、または相互に関連して作用することによつて 発生すると考えられ、従来の一般的に使用されて いる材料を用いて従来の単純な形状の内部電極を しなかつた。または発生する頻度の少なかつたデ ラミネーションによる不良が本発明に係わる複数 個のそれぞれ異つた容量値を有するいわゆる複雑 な電極形状を有するコンデンサチップにおいて上 を生じた。

本発明は上記問題点に鑑み、前記した様な複数 個のそれぞれ異つた容量値を持つコンデンサを1 ケのセラミックチップの中に包含するために、複 ネーション不良の発生し易いコンデンサツチツブ の問題点を材料的に解決しようとするものであ り、特にデラミネーション現象に大きな影響を与 える物性的変化の大きい有機材料を最適条件に組 ろの内部電極用導電ペーストを提供するものであ る。

### 問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために本発明の電極材料 は、金属パラジウム粉末40~70重量%にエチルセ 40 実施例 ルロース4~16重量%、テレビン油10~40重量 %、エチルセロソルブ40~80重量%、ソルビタン トリオレート1~6重量%、およびブチルベンジ ルフタレート1~6重量%から成る有機パインダ

30~60重量%を添加せしめるという構成を備えた ものである。

#### 作用

本発明は上記した構成において、エチルセルロ また上記コンデンサチツプ焼成時のデラミネーシ 5 一スを溶解するための溶剤、すなわちテレピン油 とエチルセロソルブとを最適成分比に組み合わ せ、その相乗効果を利用することによつて前記の 問題点において指摘したようなデラミネーション による不良を防止でき、かつ電極材料の印刷時に 造条件ばかりでなく内部電極の形状によつてその 10 グリーンシート上の電極パターンが流れることな ぐ極めて精度の高い電極形状を得ることができ

> 以下に本発明を構成する各成分の作用について 群述する。

金属パラジウム粉末が40%以下になると焼成後 均質な電極膜が得られず抵抗値が著しく高くなつ たりあるいは断線する結果となる。70%以上では 電極膜が厚くなり過ぎてデラミネーション発生の 原因となりまたコスト高となる。エチルセルロー 有するコンデンサチップを製造する場合には発生 20 スが 4%以下では適当な印刷適性が得られず16% 以上になると粘度が極めて高くなりペーストにな り得ない。テレピン油が10%以下ではエチルセル ロースも溶解せず、40%以上では内部電極を印刷 した時グリーンシートを溶解してまう。エチルセ 記3つの要素がより複雑に作用し、多発する結果 25 ロソルブが40%以下では動電ペーストの溶剤蒸発 が早く、印刷中に粘度が高くなり印刷不純とな る。80%以上になるとエチルセルロースに対する 溶解性が悪くなる。ソルビタントリオレートが 1 %以下では金属パラジウムの分散性が悪く粉末粒 雑な内部電極形状を必要とし、そのためにデラミ 30 子同志が凝集してしまう。6%以上になると印刷 性に悪影響を与える。プチルベンジルフタレート が1%以下では印刷後乾燥した電極面にひび割れ を生じ、6%以上では乾燥時間が長くなりデラミ ネーションが発生し易くなる。有機パインダが30 み合わせることによつて優れた特性を有するとこ 35 %以下では金属パラジウムの添加量との関連にお いて印刷した場合、電極膜厚が厚くなりデラミネ ーションの原因となる。60%をこえると電極厚さ が薄くなり抵抗値が著しく上昇したり断線の原因 となる。

以下に本発明の実施例について説明する。一般 的に導電性ペーストは導電材料であるところの金 属粉末およびペースト化するための有機パインダ より構成される。まず有機糊材として粘度が 10cps~100cpsのエチルセルロース40 f をエチル セロソルブ200 8、テレビン油20 8 の混合溶剤に 加えよく撹拌し、溶解する。

これに金属粉末を有機パインダによく分散させ 8、可塑剤としてブチルベンジルフタレート208 を加えてさらに混合し有機パインダとする。次に 平均粒径0.05~2.0μの金属パラジウム粉末180 \$ に上記有機パインダを120分加えよく混合する。 にかけて充分均質になるまで混練する。

上記の如く調製された導電ペーストを用いて積 層セラミツクコンデンサを製造する場合、まず誘 電体粉末と有機パインダを混合しポールミルなど る。このスラリーをドクタブレードにより厚さが 20~40μのグリーンシートに成形したのち所定寸 法に切り抜き上記導電ペーストを用いてスクリー ン印刷により所定の形状に印刷する。これを90℃ したのち各チップに切断し電気炉によりあらかじ め定められた昇温プログラムに沿つて最高1000~ 6

1400℃で約2時間焼成する。上配焼成の過程の初 期においてグリーンシート中の有機パインダと内 部電極導電ペーストの有機パインダが分解、ガス 化して散逸するのであるが、こゝで使用されてい る。分散剤としてソルビタントリオレートを20~5~る材料や工程条件が不適であるとデラミネーショ ン不良が発生する。このように上記実施例によれ ば、有機パインダ中の有機溶剤成分を構成するテ レピン油を10~40重量%、エチルセロソルブを40 ~80重量%含有させることにより、デラミネーシ しかるのちこのペースト状混合物を3本ロール機 10 ヨンの発生をなくすことができ、かつ極めて複雑 な形状でありながら寸法精度な高い電極形状を得 ることができた。

## 発明の効果

以上のように本発明は金属パラジウム粉末40~ を用いて約3~7日間粉砕混合してスラリーとす 15 70重量%にエチルセルロース4~16重量%、テレ ピン油10~40重量%、エチルセロソルブ40~80重 量%、ソルピタントリオレート1~6重量%、お よびプチルベンジルフタレート1~6重量%から 成る有機パインダ30~60重量%を添加せしめたと で約5分間乾燥したのち必要枚数積層し加圧成形 20 ころの電極材料を内部電極として設けることによ りデラミネーション不良の発生しないコンデンサ チップを得ることができる。